



平成24年3月期 第2四半期決算短信 [米国基準] (連結)

平成23年10月31日

上場会社名 株式会社 村田製作所
 コード番号 6981
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 村田 恒夫
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 小澤 芳郎
 四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有

上場取引所 東証一部・大証一部
 URL <http://www.murata.co.jp/>
 TEL (075) 955 - 6525
 配当支払開始予定日 平成23年12月5日

(注) 記載金額は百万円未満の端数を四捨五入して表示しております。

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績 (累計) (注) 売上高、営業利益等における%表示は、対前年同四半期増減率であります。

	売上高		営業利益		税引前 四半期純利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成24年3月期第2四半期	295,906	(△6.1)	31,024	(△32.9)	34,719	(△26.8)	23,669	(△23.8)
平成23年3月期第2四半期	314,989	(23.2)	46,256	(658.3)	47,462	(512.3)	31,066	(555.0)
(注) 四半期包括利益	平成24年3月期第2四半期		9,335百万円 (△51.7%)		平成23年3月期第2四半期		19,320百万円 (166.5%)	

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
平成24年3月期第2四半期	110	28	110	28
平成23年3月期第2四半期	144	74	144	74

(注) 当社グループの「四半期純利益」は、米国の「財務会計基準審議会 (FASB) 会計基準書 (ASC) 810 (連結)」の「当社株主に
 帰属する四半期純利益」と同じ内容です。

(2) 連結財政状態

	総資産	資本合計 (純資産)	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
平成24年3月期第2四半期	978,810	819,745	819,745	83.7	3,819 28
平成23年3月期	988,508	821,144	821,144	83.1	3,825 80

(注) 株主資本、株主資本比率、1株当たり株主資本は、米国会計基準に基づき記載しております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
平成23年3月期	—	50 00	—	50 00	100 00
平成24年3月期	—	50 00	—	—	—
平成24年3月期 (予想)	—	—	—	50 00	100 00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(注) 売上高、営業利益等における%表示は、対前期増減率であります。

	売上高		営業利益		税引前 当期純利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	600,000	(△2.9)	56,000	(△27.7)	62,000	(△24.4)	42,000	(△21.5)	195	68

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他（詳細は、【添付資料】8ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。）

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 無
② ①以外の変更 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	平成24年3月期第2四半期	225,263,592株	平成23年3月期	225,263,592株
② 期末自己株式数	平成24年3月期第2四半期	10,630,445株	平成23年3月期	10,630,041株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	平成24年3月期第2四半期	214,633,345株	平成23年3月期第2四半期	214,629,337株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きを実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

平成24年3月期の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と乖離する結果になりうることをご承知おき下さい。

なお、上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の6ページを参照願います。

(四半期決算補足説明資料の入手方法について)

四半期決算補足説明資料は平成23年10月31日に当社ホームページに掲載いたします。

〔 添付資料の目次 〕

1. 経営成績及び財政状態	
(1) 経営成績	P. 2
(2) 財政状態	P. 4
(3) 業績見通し	P. 6
2. サマリー情報（その他）に関する事項	
(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用	P. 8
(2) 会計方針の変更	P. 8
3. 四半期連結財務諸表	
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 9
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	
四半期連結損益計算書	
(第2四半期連結累計期間)	P. 11
(第2四半期連結会計期間)	P. 12
四半期連結包括利益計算書	
(第2四半期連結累計期間)	P. 13
(第2四半期連結会計期間)	P. 14
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 15
(4) 継続企業の前提に関する注記	P. 16
(5) セグメント情報	P. 16
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	P. 17
4. 補足情報	
(1) 業績等の概況	P. 18
(2) 連結業績等の予想	P. 19
(3) 連結受注及び販売の状況	P. 20
(4) 連結四半期推移	P. 23

1. 経営成績及び財政状態 (自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

① 全体概況

当第2四半期連結累計期間の世界の経済情勢は、東日本大震災によるサプライチェーンの混乱が想定より早く治まったものの、米国の雇用・住宅市場の停滞、欧州財政危機の深刻化、新興国のインフレ懸念などから、景気の先行きに対する不透明感が強まってきました。当社が属するエレクトロニクス市場におきましては、スマートフォンやタブレット端末の生産が大幅に増加したことに加え、震災後の落ち込みから回復した自動車生産が堅調に推移しましたが、ノートパソコンや薄型テレビの生産は、前年同四半期連結累計期間を下回りました。

このような市場環境のもと、当社は、生産性改善や固定費抑制などのコストダウンを推進するとともに、中期的な目標である海外生産の拡大に向けて、平成23年4月に中国・無錫の新工場棟でチップ積層セラミックコンデンサの増産体制を確立し、5月にタイ・チェンマイでノイズ対策部品の新工場棟を増設しました。また、7月には中国・深圳の新工場棟で近距離無線通信モジュールの増産体制を確立しました。

② 連結業績概況

これらの結果、当社の当第2四半期連結累計期間の業績は、以下の通りとなりました。

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	増 減 率
		%		%		%
売 上 高	314,989	100.0	295,906	100.0	△19,083	△6.1
営 業 利 益	46,256	14.7	31,024	10.5	△15,232	△32.9
税 引 前 四 半 期 純 利 益	47,462	15.1	34,719	11.7	△12,743	△26.8
四 半 期 純 利 益	31,066	9.9	23,669	8.0	△7,397	△23.8
対米ドル平均為替レート(円)	88.95	—	79.81	—	△9.14	—
対ユーロ平均為替レート(円)	113.84	—	113.78	—	△0.06	—

売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ6.1%減の295,906百万円となりました。利益につきましては、製品価格の値下がりや円高の進行(前年同四半期連結累計期間に比べ対米ドルの平均レートで9円14銭の円高)といった減益要因を、コストダウンによる原価低減で補うことができず、営業利益は前年同四半期連結累計期間比32.9%減の31,024百万円、税引前四半期純利益は同26.8%減の34,719百万円、四半期純利益は同23.8%減の23,669百万円となりました。

③ 製品別の売上高概況

当第2四半期連結累計期間の製品別の売上高を前年同四半期連結累計期間と比較した概況は、以下の通りです。

(単位：百万円)

製品別	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
コンデンサ	114,172	36.4	109,899	37.3	△4,273	△3.7
圧電製品	46,017	14.7	39,567	13.4	△6,450	△14.0
その他コンポーネント	60,335	19.2	57,395	19.5	△2,940	△4.9
コンポーネント計	220,524	70.3	206,861	70.2	△13,663	△6.2
通信モジュール	65,898	21.0	62,494	21.2	△3,404	△5.2
電源他モジュール	27,427	8.7	25,362	8.6	△2,065	△7.5
モジュール計	93,325	29.7	87,856	29.8	△5,469	△5.9
製品売上高計	313,849	100.0	294,717	100.0	△19,132	△6.1

<コンポーネント>

当第2四半期連結累計期間のコンポーネントの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ6.2%減の206,861百万円となりました。

〔コンデンサ〕

この区分には、積層セラミックコンデンサなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、主力のチップ積層セラミックコンデンサが、携帯電話、カーエレクトロニクス向けは、数量の増加と小型・大容量化の進展による品種構成の良化により好調でしたが、AV機器向けが振るわず、全体では若干の減少となりました。

その結果、コンデンサの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ3.7%減の109,899百万円となりました。

〔圧電製品〕

この区分には、表面波フィルタ、セラミック発振子、圧電センサ、セラミックフィルタなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、表面波フィルタが、携帯電話の生産台数の増加とマルチバンド化に伴う携帯電話1台当たりの搭載点数の増加により、数量では大幅な増加となりましたが、値下がりや円高の影響から、金額では振るいませんでした。セラミック発振子は、コンピュータ及び関連機器やAV機器向けなどで低迷しました。圧電センサは、ハードディスクドライブの衝撃検知用センサ、バックソナー用の超音波センサともに低調でした。

その結果、圧電製品の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ14.0%減の39,567百万円となりました。

〔その他コンポーネント〕

この区分には、EMI除去フィルタ、コイル、サーミスタ、コネクタ、センサなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、EMI除去フィルタが、コンピュータ及び関連機器向けは堅調に推移しましたが、AV機器向けで大きく落ち込み、前年同四半期連結累計期間を下回りました。コイルは、AV機器、カーエレクトロニクス向けは減少しましたが、コンピュータ及び関連機器向けが伸び、全体では堅調でした。コネクタは、タブレット端末向けを中心に大幅に伸長しました。

その結果、その他コンポーネントの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ4.9%減の57,395百万円となりました。

＜モジュール＞

当第2四半期連結累計期間のモジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ5.9%減の87,856百万円となりました。

〔通信モジュール〕

この区分には、近距離無線通信モジュール、多層デバイス、回路モジュールなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、近距離無線通信モジュールが、携帯メディアプレイヤー、車載向けは大きな減少となりましたが、スマートフォン、タブレット端末向けが大幅に増加し、全体では好調でした。多層デバイスは、通信機器向けで落ち込みました。

その結果、通信モジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ5.2%減の62,494百万円となりました。

〔電源他モジュール〕

この区分には、電源などが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、電源が、AV機器、カーエレクトロニクス向けは好調でしたが、その他の用途で振るいませんでした。

その結果、電源他モジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ7.5%減の25,362百万円となりました。

(2) 財政状態

当第2四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末に比べ、手元流動性（現金及び預金、短期投資、売却可能有価証券（政府債及び民間債）、長期性預金）が27,210百万円減少の361,602百万円となり、たな卸資産が12,302百万円増加の122,752百万円となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9,698百万円減少し、978,810百万円となりました。株主資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.6ポイント増の83.7%となりました。

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同四半期連結累計期間に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下の通りです。

(単位：百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)	増 減
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,794	17,851	△29,943
投資活動によるキャッシュ・フロー	△79,079	△8,523	70,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,378	△4,912	2,466
換 算 レ ー ト 変 動 に よ る 影 響	△1,878	△1,212	666
現金及び現金同等物の増加(△減少)額	△40,541	3,204	43,745
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,236	66,224	△2,012

(参考)

(単位：百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結会計期間末 (平成22年9月30日)	当第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日)	増 減
	金 額	金 額	金 額
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,236	66,224	△2,012
3 か 月 を 超 え る 短 期 投 資	28,376	13,727	△14,649
売却可能有価証券(政府債及び民間債)	275,514	275,651	137
長 期 性 預 金	6,000	6,000	-
手 元 流 動 性	378,126	361,602	△16,524

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益が23,669百万円、減価償却費が28,548百万円となりましたが、未払税金の減少が15,485百万円、たな卸資産の増加が15,028百万円、売上債権の増加が7,028百万円となったことなどにより、17,851百万円のキャッシュ・インとなりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ29,943百万円の減少となりました。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資項目の償還及び売却が43,427百万円、短期投資の減少が7,577百万円となりましたが、設備投資が33,673百万円、有価証券及び投資項目の購入が24,955百万円となったことなどにより、8,523百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ70,556百万円の増加となりました。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加が3,168百万円、長期債務の増加が2,810百万円となりましたが、配当金の支払が10,732百万円となったことなどにより、4,912百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ2,466百万円の増加となりました。

(3) 業績見通し

当下半期の世界の経済情勢につきましては、先進国の景気低迷、欧州の金融不安に加え、比較的好調であった新興国の成長率が鈍化する可能性が高まり、景気の先行きは非常に不透明であります。当社が属するエレクトロニクス市場におきましては、円高の継続、タイの洪水によるサプライチェーンへの影響などの懸念材料もあり、当下半期の業績に対して、当初の想定より厳しい見方が必要となってきています。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間における業績を勘案した上で、業績予想の見直しを行った結果、平成23年4月28日に公表しました平成24年3月期の連結業績予想を、以下の通り修正いたします。

通 期		連結	
		平成23年4月28日 公表予想	修正予想
売 上 高	百万円	650,000	600,000
営 業 利 益	(%) 百万円	(12.9) 84,000	(9.3) 56,000
税 引 前 当 期 純 利 益	(%) 百万円	(13.7) 89,000	(10.3) 62,000
当 期 純 利 益	(%) 百万円	(8.9) 58,000	(7.0) 42,000

(注) 営業利益、税引前当期純利益、当期純利益の上段()書は、売上高比であります。

当該予想では、当下半期の為替レートを1米ドル=77円、1ユーロ=105円と想定しております。

設備投資は、来年度以降も新興国需要の拡大や電子機器の高機能化に伴う部品搭載点数の増加が期待できることから、電子部品需要の拡大に対応していくため、平成23年4月に公表した70,000百万円から変更ありません。

〔注意事項〕

当発表資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績

見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

（1）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用

税金費用については、当第2四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（2）会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度末 (平成23年3月31日)		当第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)	(988,508)	% (100.0)	(978,810)	% (100.0)
流 動 資 産	412,233	41.7	419,098	42.8
現 金 及 び 預 金	48,880		55,860	
短 期 投 資	35,445		24,091	
有 価 証 券	66,121		64,471	
受 取 手 形	1,447		1,301	
売 掛 金	122,852		123,150	
貸 倒 引 当 金	△996		△847	
た な 卸 資 産	110,450		122,752	
繰 延 税 金 資 産	19,743		19,379	
前 払 費 用 及 び そ の 他 の 流 動 資 産	8,291		8,941	
有 形 固 定 資 産	283,988	28.7	289,359	29.6
土 地	44,125		44,501	
建 物 及 び 構 築 物	274,188		276,832	
機 械 装 置 及 び 工 具 器 具 備 品	586,831		601,374	
建 設 仮 勘 定	22,607		21,913	
減 価 償 却 累 計 額	△643,763		△655,261	
投 資 及 び そ の 他 の 資 産	292,287	29.6	270,353	27.6
関 連 会 社 に 対 す る 投 資	-		3,217	
投 資	244,609		221,460	
繰 延 税 金 資 産	9,680		10,838	
そ の 他 の 固 定 資 産	37,998		34,838	
合 計	988,508	100.0	978,810	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度末 (平成23年3月31日)		当第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)	(167,364)	% (16.9)	(159,065)	% (16.3)
流 動 負 債	110,589	11.2	100,166	10.3
短 期 借 入 金	7,841		10,441	
買 掛 金	33,598		35,204	
未 払 給 与 及 び 賞 与	22,663		22,344	
未 払 税 金	24,623		8,980	
未 払 費 用 及 び そ の 他 の 流 動 負 債	21,864		23,197	
固 定 負 債	56,775	5.7	58,899	6.0
長 期 債 務	1,047		3,656	
退 職 給 付 引 当 金	53,755		54,034	
繰 延 税 金 負 債	767		305	
そ の 他 の 固 定 負 債	1,206		904	
(資 本 の 部)	(821,144)	(83.1)	(819,745)	(83.7)
資 本 金	69,377		69,377	
資 本 剰 余 金	102,396		102,396	
利 益 剰 余 金	733,862		746,799	
そ の 他 の 包 括 損 失 累 計 額	△36,432		△50,766	
有 価 証 券 未 実 現 損 益	2,535		△451	
年 金 負 債 調 整 勘 定	△422		△489	
デ リ バ テ ィ ブ 未 実 現 損 益	△34		△46	
為 替 換 算 調 整 勘 定	△38,511		△49,780	
自 己 株 式 (取 得 原 価)	△48,059		△48,061	
合 計	988,508	100.0	978,810	100.0

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	314,989	100.0	295,906	100.0
売 上 原 価	206,019	65.4	203,351	68.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	42,465	13.5	41,494	14.0
研 究 開 発 費	20,249	6.4	20,037	6.8
営 業 利 益	46,256	14.7	31,024	10.5
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,995	0.6	2,592	0.8
支 払 利 息	△20	△0.0	△34	△0.0
為 替 差 損 益	△896	△0.3	966	0.3
そ の 他 (純 額)	127	0.1	171	0.1
税 引 前 四 半 期 純 利 益	47,462	15.1	34,719	11.7
法 人 税 等	16,396	5.2	12,468	4.2
(法人税、住民税及び事業税)	(17,405)		(11,138)	
(法人税等調整額)	(△1,009)		(1,330)	
持 分 法 投 資 利 益	-	-	1,418	0.5
四 半 期 純 利 益	31,066	9.9	23,669	8.0

(注) 当第2四半期連結累計期間の持分法投資利益は、平成23年5月における東京電波株式会社の株式の追加取得(取得後の保有割合31.9%)に伴い持分法を適用し、負ののれんを損益として認識したこと等によるものです。

(第2四半期連結会計期間)

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結会計期間 (平成23年7月1日～平成23年9月30日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	161,317	100.0	152,674	100.0
売 上 原 価	104,919	65.0	108,199	70.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	21,216	13.2	20,482	13.4
研 究 開 発 費	10,420	6.5	10,202	6.7
営 業 利 益	24,762	15.3	13,791	9.0
受 取 利 息 及 び 配 当 金	987	0.6	1,234	0.8
支 払 利 息	△11	△0.0	△22	△0.0
為 替 差 損 益	△1,878	△1.1	620	0.4
そ の 他 (純 額)	327	0.2	△13	△0.0
税 引 前 四 半 期 純 利 益	24,187	15.0	15,610	10.2
法 人 税 等	8,585	5.3	6,062	4.0
(法人税、住民税及び事業税)	(11,400)		(7,040)	
(法人税等調整額)	(△2,815)		(△978)	
持 分 法 投 資 損 失	-	-	△119	△0.0
四 半 期 純 利 益	15,602	9.7	9,429	6.2

四半期連結包括利益計算書
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)
四半期純利益	31,066	23,669
その他の包括利益(△損失)		
有価証券未実現損益	△410	△2,986
年金負債調整額	△210	△67
デリバティブ未実現損益	356	△12
為替換算調整額	△11,482	△11,269
その他の包括損失計	△11,746	△14,334
四半期包括利益	19,320	9,335

(第2四半期連結会計期間)

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日～平成22年9月30日)	当第2四半期 連結会計期間 (平成23年7月1日～平成23年9月30日)
四半期純利益	15,602	9,429
その他の包括利益(△損失)		
有価証券未実現損益	211	△2,811
年金負債調整額	△111	△24
デリバティブ未実現損益	△378	△351
為替換算調整額	△2,548	△8,253
その他の包括損失計	△2,826	△11,439
四半期包括利益(△損失)	12,776	△2,010

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項 目	期 別		当第2四半期	
	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 四半期純利益		31,066		23,669
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 四半期純利益の調整				
(1) 減価償却費	29,412		28,548	
(2) 有形固定資産除売却損	103		348	
(3) 退職給付引当金繰入額(支払額控除後)	1,078		246	
(4) 法人税等調整額	△1,009		1,330	
(5) 持分法投資利益	-		△1,418	
(6) 資産及び負債項目の増減				
売上債権の増加	△20,357		△7,028	
たな卸資産の増加	△13,394		△15,028	
前払費用及びその他の流動資産の増加	△2,083		△781	
仕入債務の増加	4,126		1,991	
未払給与及び賞与の増加(△減少)	3,079		△197	
未払税金の増加(△減少)	13,702		△15,485	
未払費用及びその他の流動負債の増加	2,353		734	
その他(純額)	△282		922	
営業活動によるキャッシュ・フロー合計		47,794		17,851
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 有形固定資産の取得	△20,845		△33,673	
2. 有価証券及び投資項目の購入	△69,872		△24,955	
3. 有価証券及び投資項目の償還及び売却	24,048		43,427	
4. 短期投資の減少(△増加)	△6,479		7,577	
5. 関連会社に対する投資の増加	-		△1,140	
6. その他	△5,931		241	
投資活動によるキャッシュ・フロー合計		△79,079		△8,523
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金の増加	204		3,168	
2. 長期債務の増加	-		2,810	
3. 支払配当金	△7,512		△10,732	
4. その他	△70		△158	
財務活動によるキャッシュ・フロー合計		△7,378		△4,912
IV 換算レート変動による影響		△1,878		△1,212
現金及び現金同等物の増加(△減少)額		△40,541		3,204
現金及び現金同等物の期首残高		108,777		63,020
現金及び現金同等物の四半期末残高		68,236		66,224
現金及び現金同等物の追記				
現金及び預金		49,537		55,860
短期投資		47,075		24,091
3か月を超える短期投資		△28,376		△13,727
現金及び現金同等物の四半期末残高		68,236		66,224

(参考)

(単位：百万円)

項 目	期 別		当第2四半期	
	前第2四半期 連結会計期間末 (平成22年9月30日)	当第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日)	前第2四半期 連結会計期間末 (平成22年9月30日)	当第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日)
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,236		66,224	
3か月を超える短期投資	28,376		13,727	
売却可能有価証券(政府債及び民間債)	275,514		275,651	
長期性預金	6,000		6,000	
手元流動性	378,126		361,602	

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

事業別セグメント情報

当社グループは、電子部品並びにその関連製品の開発及び製造販売を主たる事業として行っております。

当社グループの事業セグメントは、製品の性質に基づいて区分されており、「コンポーネント」及び「モジュール」の2つの事業セグメント並びに「その他」に分類されます。

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

		前第2四半期 連結累計期間 <small>(平成22年4月1日～平成22年9月30日)</small>		当第2四半期 連結累計期間 <small>(平成23年4月1日～平成23年9月30日)</small>	
		金額	百分比	金額	百分比
コンポーネント	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	220,524		206,861	
	(2) セグメント間の内部売上高	5,298		4,232	
	計	225,822	100.0	211,093	100.0
	事業利益	53,807	23.8	39,769	18.8
モジュール	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	93,325		87,856	
	(2) セグメント間の内部売上高	298		124	
	計	93,623	100.0	87,980	100.0
	事業利益	8,052	8.6	5,786	6.6
その他	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	1,140		1,189	
	(2) セグメント間の内部売上高	10,820		16,994	
	計	11,960	100.0	18,183	100.0
	事業利益	1,093	9.1	2,083	11.5
消去又は本社部門	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	-		-	
	(2) セグメント間の内部売上高	△16,416		△21,350	
	計	△16,416	-	△21,350	-
	本社部門費	△16,696	-	△16,614	-
連結	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	314,989		295,906	
	(2) セグメント間の内部売上高	-		-	
	計	314,989	100.0	295,906	100.0
	営業利益	46,256	14.7	31,024	10.5

(第2四半期連結会計期間)

(単位：百万円)

		前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結会計期間 (平成23年7月1日～平成23年9月30日)	
		金額	百分比	金額	百分比
コンポーネント	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	113,257		103,729	
	(2) セグメント間の内部売上高	2,610		2,430	
	計	115,867	100.0	106,159	100.0
	事業利益	28,316	24.4	17,626	16.6
モジュール	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	47,465		48,337	
	(2) セグメント間の内部売上高	124		64	
	計	47,589	100.0	48,401	100.0
	事業利益	4,138	8.7	3,462	7.2
その他	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	595		608	
	(2) セグメント間の内部売上高	5,797		8,316	
	計	6,392	100.0	8,924	100.0
	事業利益	473	7.4	863	9.7
消去又は本社部門	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	-		-	
	(2) セグメント間の内部売上高	△8,531		△10,810	
	計	△8,531	-	△10,810	-
	本社部門費	△8,165	-	△8,160	-
連結	売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	161,317		152,674	
	(2) セグメント間の内部売上高	-		-	
	計	161,317	100.0	152,674	100.0
	営業利益	24,762	15.3	13,791	9.0

- (注) 1. 各区分に属する主な製品又は事業
- (1) コンポーネント・・・コンデンサ、圧電製品など
 - (2) モジュール・・・通信モジュール、電源など
 - (3) その他・・・機器製作、従業員の福利厚生、人材派遣、教育訓練、ソフトウェアの販売など
2. セグメント間の内部取引は、市場の実勢価格に基づいております。
3. 「事業利益」は売上高から事業に直接帰属する費用を控除した利益であり、「本社部門費」は各セグメントに帰属しない全社的な管理部門の費用及び基礎研究費で構成されております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

平成23年10月31日
株式会社 村田製作所(証券コード: 6981)
http://www.murata.co.jp/

平成24年3月期 第2四半期決算概要

(1) 業績等の概況
<第2四半期累計期間>

		連 結			個 別		
		前第2四半期 連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	伸 率	前第2四半期 累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期 累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	伸 率
売 上 高	百万円	314,989	295,906	△6.1	277,351	255,001	△8.1
	(%)	(14.7)	(10.5)		(3.7)	(1.5)	
営 業 利 益	百万円	46,256	31,024	△32.9	10,349	3,751	△63.7
税引前四半期純利益・ 経 常 利 益 (注)2	百万円	47,462	34,719	△26.8	16,521	11,518	△30.3
	(%)	(9.9)	(8.0)		(4.7)	(4.1)	
四 半 期 純 利 益	百万円	31,066	23,669	△23.8	13,162	10,504	△20.2
総 資 産	百万円	963,010	978,810	1.6	617,477	611,231	△1.0
株 主 資 本 ・ 純 資 産 (注)3	百万円	812,661	819,745	0.9	404,746	402,273	△0.6
株主資本比率・ 自己資本比率 (注)4	%	84.4	83.7	-	65.5	65.8	-
1株当たり四半期純利益	円	144.74	110.28	△23.8	61.33	48.94	△20.2
潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	円	144.74	110.28	△23.8	-	-	-
1株当たり株主資本・ 1株当たり純資産 (注)5	円	3,786.35	3,819.28	-	1,885.80	1,874.24	-
設 備 投 資	百万円	20,845	33,673	61.5	3,563	5,667	59.0
	(%)	(9.3)	(9.6)		(3.5)	(3.2)	
減 価 償 却 費	百万円	29,412	28,548	△2.9	9,451	7,981	△15.6
	(%)	(6.4)	(6.8)		(6.3)	(8.4)	
研 究 開 発 費	百万円	20,249	20,037	△1.0	17,050	20,851	22.3
	(%)	(12,987)	(13,828)				
従 業 員 数	人	35,203	35,937	2.1	6,954	6,960	0.1
平均為替レート (対米ドル)	円	88.95	79.81	-			
(対ユーロ)	円	113.84	113.78	-			

<第2四半期会計期間>

		連 結			個 別		
		前第2四半期 連結会計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期 連結会計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年9月30日)	伸 率	前第2四半期 会計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期 会計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年9月30日)	伸 率
売 上 高	百万円	161,317	152,674	△5.4	141,961	132,749	△6.5
	(%)	(15.3)	(9.0)		(4.0)	(1.6)	
営 業 利 益	百万円	24,762	13,791	△44.3	5,707	2,130	△62.7
税引前四半期純利益・ 経 常 利 益 (注)2	百万円	24,187	15,610	△35.5	7,007	1,108	△84.2
	(%)	(9.7)	(6.2)		(3.9)	(0.7)	
四 半 期 純 利 益	百万円	15,602	9,429	△39.6	5,491	958	△82.5
1株当たり四半期純利益	円	72.69	43.93	△39.6	25.59	4.47	△82.5
潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	円	72.69	43.93	△39.6	-	-	-
設 備 投 資	百万円	12,304	17,583	42.9	2,049	3,747	82.8
	(%)	(9.5)	(9.7)		(3.6)	(3.2)	
減 価 償 却 費	百万円	15,276	14,753	△3.4	4,889	4,103	△16.1
	(%)	(6.5)	(6.7)		(6.3)	(8.2)	
研 究 開 発 費	百万円	10,420	10,202	△2.1	8,731	10,630	21.7

- (注) 1. 当社の連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
2. 連結は税引前四半期純利益、個別は経常利益であります。
3. 連結は株主資本、個別は純資産であります。
4. 連結は株主資本比率、個別は自己資本比率であります。
5. 連結は1株当たり株主資本、個別は1株当たり純資産であります。
6. 営業利益、税引前四半期純利益・経常利益、四半期純利益の上段()書は、売上高比であります。
7. 個別の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
8. 減価償却費及び研究開発費の上段()書は、連結は売上高比、個別は役員収益を除く売上高に対する割合であります。
9. 連結の従業員数の上段()書は、全従業員数のうち国外従業員数であります。

(2) 平成24年3月期(平成23年4月1日～平成24年3月31日)の連結業績等の予想

		通 期	
		平成23年3月期 決算発表時の予想	修正予想
売 上 高	百万円	650,000	600,000
	(%)	(12.9)	(9.3)
営 業 利 益	百万円	84,000	56,000
	(%)	(13.7)	(10.3)
税 引 前 当 期 純 利 益	百万円	89,000	62,000
	(%)	(8.9)	(7.0)
当 期 純 利 益	百万円	58,000	42,000
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	円	270.23	195.68
設 備 投 資	百万円	70,000	70,000
	(%)	(9.5)	(10.2)
減 価 償 却 費	百万円	62,000	61,000
	(%)	(6.6)	(6.7)
研 究 開 発 費	百万円	43,000	40,000

- (注) 1. 営業利益、税引前当期純利益、当期純利益、減価償却費、研究開発費の上段()書は、売上高比であります。
2. 修正予想については、当下半期の為替レートを、1米ドル=77円、1ユーロ=105円として算出しております。
3. 平成24年3月期の連結業績等の予想については、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と乖離する結果になりうることをご承知おき下さい。なお、上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の6ページを参照願います。

(3) 連結受注及び販売の状況

①受注の状況

製品別の受注高は、下表のとおりであります。

<第2四半期連結累計期間>

(単位：百万円)

製品別	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	金 額	増 減 率 %
コンデンサ	113,462	35.8	102,926	36.5	△10,536	△9.3
圧電製品	45,269	14.3	37,629	13.3	△7,640	△16.9
その他コンポーネント	60,550	19.1	55,347	19.6	△5,203	△8.6
コンポーネント計	219,281	69.2	195,902	69.4	△23,379	△10.7
通信モジュール	70,809	22.3	61,083	21.6	△9,726	△13.7
電源他モジュール	26,983	8.5	25,403	9.0	△1,580	△5.9
モジュール計	97,792	30.8	86,486	30.6	△11,306	△11.6
計	317,073	100.0	282,388	100.0	△34,685	△10.9

<第2四半期連結会計期間>

(単位：百万円)

製品別	前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結会計期間 (平成23年7月1日～平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	金 額	増 減 率 %
コンデンサ	53,069	34.6	48,182	32.2	△4,887	△9.2
圧電製品	20,474	13.3	20,310	13.5	△164	△0.8
その他コンポーネント	29,096	19.0	28,164	18.8	△932	△3.2
コンポーネント計	102,639	66.9	96,656	64.5	△5,983	△5.8
通信モジュール	37,663	24.5	40,594	27.1	2,931	7.8
電源他モジュール	13,210	8.6	12,550	8.4	△660	△5.0
モジュール計	50,873	33.1	53,144	35.5	2,271	4.5
計	153,512	100.0	149,800	100.0	△3,712	△2.4

- (注) 1. 金額は、販売価格で表示しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3. 以下の製品別諸表については、主たる事業である電子部品並びにその関連製品の受注及び販売の状況を記載しております。

製品別の受注残高は、下表のとおりであります。

(単位：百万円)

製品別	前連結会計年度末 (平成23年3月31日)		当第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	金 額	増 減 率 %
コンデンサ	28,133	34.9	21,160	30.9	△6,973	△24.8
圧電製品	10,741	13.3	8,803	12.9	△1,938	△18.0
その他コンポーネント	14,489	17.9	12,441	18.2	△2,048	△14.1
コンポーネント計	53,363	66.1	42,404	62.0	△10,959	△20.5
通信モジュール	22,353	27.7	20,942	30.7	△1,411	△6.3
電源他モジュール	4,968	6.2	5,009	7.3	41	0.8
モジュール計	27,321	33.9	25,951	38.0	△1,370	△5.0
計	80,684	100.0	68,355	100.0	△12,329	△15.3

- (注) 1. 金額は、販売価格で表示しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②販売の状況

1. 製品別売上高

<第2四半期連結累計期間>

(単位:百万円)

製品別	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
コ ン デ ン サ	114,172	36.4	109,899	37.3	△4,273	△3.7
圧 電 製 品	46,017	14.7	39,567	13.4	△6,450	△14.0
その他コンポーネント	60,335	19.2	57,395	19.5	△2,940	△4.9
コンポーネント計	220,524	70.3	206,861	70.2	△13,663	△6.2
通 信 モ ジ ュ ー ル	65,898	21.0	62,494	21.2	△3,404	△5.2
電 源 他 モ ジ ュ ー ル	27,427	8.7	25,362	8.6	△2,065	△7.5
モ ジ ュ ー ル 計	93,325	29.7	87,856	29.8	△5,469	△5.9
製 品 売 上 高 計	313,849	100.0	294,717	100.0	△19,132	△6.1

<第2四半期連結会計期間>

(単位:百万円)

製品別	前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結会計期間 (平成23年7月1日～平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
コ ン デ ン サ	59,270	36.9	54,061	35.5	△5,209	△8.8
圧 電 製 品	22,834	14.2	20,455	13.5	△2,379	△10.4
その他コンポーネント	31,153	19.4	29,213	19.2	△1,940	△6.2
コンポーネント計	113,257	70.5	103,729	68.2	△9,528	△8.4
通 信 モ ジ ュ ー ル	33,884	21.1	35,231	23.2	1,347	4.0
電 源 他 モ ジ ュ ー ル	13,581	8.4	13,106	8.6	△475	△3.5
モ ジ ュ ー ル 計	47,465	29.5	48,337	31.8	872	1.8
製 品 売 上 高 計	160,722	100.0	152,066	100.0	△8,656	△5.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 用途別売上高(当社推計値に基づいております)

<第2四半期連結累計期間>

(単位:百万円)

用途別	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
A V	42,934	13.7	32,572	11.1	△10,362	△24.1
通 信	132,529	42.2	127,393	43.2	△5,136	△3.9
コンピュータ及び関連機器	59,527	19.0	56,902	19.3	△2,625	△4.4
カーエレクトロニクス	39,482	12.6	39,843	13.5	361	0.9
家電・その他	39,377	12.5	38,007	12.9	△1,370	△3.5
製 品 売 上 高 計	313,849	100.0	294,717	100.0	△19,132	△6.1

<第2四半期連結会計期間>

(単位:百万円)

用途別	前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結会計期間 (平成23年7月1日～平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
A V	22,769	14.2	17,448	11.5	△5,321	△23.4
通 信	68,635	42.7	67,084	44.1	△1,551	△2.3
コンピュータ及び関連機器	29,537	18.4	27,933	18.4	△1,604	△5.4
カーエレクトロニクス	19,946	12.4	20,999	13.8	1,053	5.3
家電・その他	19,835	12.3	18,602	12.2	△1,233	△6.2
製 品 売 上 高 計	160,722	100.0	152,066	100.0	△8,656	△5.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 地域別売上高

<第2四半期連結累計期間>

(単位:百万円)

地域別	前第2四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
		%		%		%
南 北 ア メ リ カ	25,082	8.0	21,887	7.4	△3,195	△12.7
ヨ ー ロ ッ パ	35,517	11.3	34,871	11.8	△646	△1.8
中 華 圏	150,276	47.9	141,626	48.1	△8,650	△5.8
ア ジ ア ・ そ の 他	53,992	17.2	54,567	18.5	575	1.1
海 外 計	264,867	84.4	252,951	85.8	△11,916	△4.5
日 本	48,982	15.6	41,766	14.2	△7,216	△14.7
製 品 売 上 高 計	313,849	100.0	294,717	100.0	△19,132	△6.1

<第2四半期連結会計期間>

(単位:百万円)

地域別	前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日～平成22年9月30日)		当第2四半期 連結会計期間 (平成23年7月1日～平成23年9月30日)		増 減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
		%		%		%
南 北 ア メ リ カ	12,719	7.9	10,509	6.9	△2,210	△17.4
ヨ ー ロ ッ パ	18,063	11.3	16,478	10.9	△1,585	△8.8
中 華 圏	78,760	49.0	75,092	49.4	△3,668	△4.7
ア ジ ア ・ そ の 他	27,028	16.8	28,635	18.8	1,607	5.9
海 外 計	136,570	85.0	130,714	86.0	△5,856	△4.3
日 本	24,152	15.0	21,352	14.0	△2,800	△11.6
製 品 売 上 高 計	160,722	100.0	152,066	100.0	△8,656	△5.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) 連結四半期推移

①連結経営成績

(単位：百万円)

期別 項目	前第1四半期 連結会計期間 (平成22年4月1日 ～平成22年6月30日)		前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日 ～平成22年9月30日)		前第3四半期 連結会計期間 (平成22年10月1日 ～平成22年12月31日)		前第4四半期 連結会計期間 (平成23年1月1日 ～平成23年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	153,672	100.0	161,317	100.0	157,584	100.0	145,381	100.0
営業利益	21,494	14.0	24,762	15.3	18,923	12.0	12,306	8.5
税引前四半期純利益	23,275	15.1	24,187	15.0	19,906	12.6	14,694	10.1
四半期純利益	15,464	10.1	15,602	9.7	12,738	8.1	9,688	6.7

期別 項目	当第1四半期 連結会計期間 (平成23年4月1日 ～平成23年6月30日)		当第2四半期 連結会計期間 (平成23年7月1日 ～平成23年9月30日)	
	金額	百分比	金額	百分比
売上高	143,232	100.0	152,674	100.0
営業利益	17,233	12.0	13,791	9.0
税引前四半期純利益	19,109	13.3	15,610	10.2
四半期純利益	14,240	9.9	9,429	6.2

②製品別売上高

(単位：百万円)

期別 製品別	前第1四半期 連結会計期間 (平成22年4月1日 ～平成22年6月30日)		前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日 ～平成22年9月30日)		前第3四半期 連結会計期間 (平成22年10月1日 ～平成22年12月31日)		前第4四半期 連結会計期間 (平成23年1月1日 ～平成23年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
コンデンサ	54,902	35.9	59,270	36.9	53,709	34.2	53,546	37.0
圧電製品	23,183	15.1	22,834	14.2	20,165	12.9	20,260	14.0
その他コンポーネント	29,182	19.1	31,153	19.4	28,789	18.3	27,857	19.2
コンポーネント計	107,267	70.1	113,257	70.5	102,663	65.4	101,663	70.2
通信モジュール	32,014	20.9	33,884	21.1	41,806	26.6	30,579	21.1
電源他モジュール	13,846	9.0	13,581	8.4	12,481	8.0	12,581	8.7
モジュール計	45,860	29.9	47,465	29.5	54,287	34.6	43,160	29.8
製品売上高計	153,127	100.0	160,722	100.0	156,950	100.0	144,823	100.0

期別 製品別	当第1四半期 連結会計期間 (平成23年4月1日 ～平成23年6月30日)		当第2四半期 連結会計期間 (平成23年7月1日 ～平成23年9月30日)	
	金額	構成比	金額	構成比
コンデンサ	55,838	39.1	54,061	35.5
圧電製品	19,112	13.4	20,455	13.5
その他コンポーネント	28,182	19.8	29,213	19.2
コンポーネント計	103,132	72.3	103,729	68.2
通信モジュール	27,263	19.1	35,231	23.2
電源他モジュール	12,256	8.6	13,106	8.6
モジュール計	39,519	27.7	48,337	31.8
製品売上高計	142,651	100.0	152,066	100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。